AU 1104

Jan. 30, 1990 ANS: 1
THIN FILM SEMICONDUCTOR DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURE

INVENTOR: TAKASHI AOYAMA, et al. (3) ASSIGNEE: HITACHI LTD, et al. (30)

APPL NO: 63-176919

DATE FILED: Jul. 18, 1988 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

ABS GRP NO: P1033

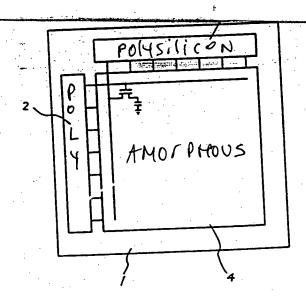
ABS VOL NO: Vol. 14, No. 173 ABS PUB DATE: Apr. 5, 1990

INT-CL: G02F 1/136; H01L 27/12; H01L 29/784

# ABSTRACT:

PURPOSE: To display a half tone, and also, to contain a driving circuit in the same substrate by making a crystallinity of a TFT of a channel part of a picture element part lower than a crystallinity of a driving part, and a source and a drain of the picture element part.

CONSTITUTION: A source 2, a drain 3 and a channel area 4 of a peripheral driving part are constituted of polycrystalline silicone (Poly-Si), and a source 2 and a drain 3 of a picture element part, a channel area 5 are constituted of poly-Si, and amorphous silicon (a-Si), respectively. A TFT of a peripheral driving circuit has large carrier mobility, and the circuit is driven easily and can be contained on the same substrate. Also, since the channel area 5 of the picture element part is formed by a-Si, the carrier movement is small, but since the resistivity is gtoreq.10.sup.7.OMEGA.cm, a leak current is small as .gtoreq.10.sup.7.omega.cm, a leak current is small as



# 19日本国特許庁(JP)

(1) 特許出頭公開

#### 母公開特許公報(A) 平2-27320

Mint. Cl. 5 G 02 F 1/136 Ĥ OI L

庁内整理番号 識別配号

母公開 平成2年(1990)1月30日

27/12 29/784

7370-2H 7514-5F 500 A

> 311 A H 01 L 29/78 8624-5F 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

薄膜半導体表示装置とその製造方法 ❷発明の名称

> 创特 晒 昭63-176919

顧 昭63(1988)7月18日 多出

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 Ш ⑦発 明 者 究所内

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 彦 池 裚 小 個発 明 者 究所内

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 中 T 者 胡 @発 明 **究所内** 

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 昭 鞋 明 者 岡 70発 究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 の出 類 人

外2名 四代 理 人 弁理士 小川

1. 発明の名称

蒋閦半導体表示装置とその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1.少くとも、存該半導体から成る第1の能動業 子と選素電極と表示媒質から成る選集をマトリ クス状に配列した表示部と、貧記表示部を制御 する淳良半導体から成る第2の旋動選子を含む 制御国路とを有する辞職半途体表示装置におい て、前記第1の飽動煮子チヤネル部の結晶性を 前記第2の館物兼子の結晶性および前記第1の 飽動者子のソース。ドレイン部の粒晶性よりも 低くしたことを特徴とする蒋謨半導体表示装置。
  - 2.前記荐護半導体表示装置の第1の韓勤票子の 不義物の活性化をエネルギビームを用いて1皮 以上行い、第2の館動業子の結晶性の向上およ び不義物の活性化をおのおの一度以上行うこと を特徴とする幕膜半導体表示装置の製造方法。
- 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は寒咳半導体装置に係り、特に、液晶な どを用いたアクテイブマトリクス方式の表示装置 に関する。

## 【従来の技術】

近年、ガラスなどの透明な絶象基板上に、低温 で形成した半導体存襲を用いて存襲トランジスタ (Thin Film Transistors: 以上、TPTと略称す る)を形成し、これを用いて液晶を整動させる表 示装置の開発が活発に行なわれている。半導体材 料としては、多緒品シリコン(Polycrystalline Silicon:略してPoly-Si)かアモルフアスシリコ ン(Amorphous Silicon:略してA-Si)が用い られている。この被馬表示装置を駆動するための 国路は、従来、集積四路を用いて外付けしていた。 しかしながら、表示袋鼠の価格を低下させるため に、駆動四路をTFTで形成し表示装置と同一基 板上に内蔵しようとする試みがなされてきている (Solid State Dev, and Mater, Ext, Abst, Tokyo, 19879.55)。このため、半導体材料とし ては、キャリアは動皮の大きいPolyーSiが用いら

# 特閒平2-27320 (2)

れる。Poly-SiはAーSiに比べキヤリアの移動 展が1桁以上大きいという長所を有する反響。 MOS (Notal Quide Semiconductor)情逢のトラ ンジスタを形成した場合、逆方向リーク電流リー ク電流が大きいという短所がある。表示襲撃にお けるTFTの逆方向リーク電流が大きいと、中間 賞を有する色夢の表示(フルカラー表示)が難し く、せいぜい8色哀示(マルチカラー表示)が簇 度である。つまり、A-Si材料を用いれば中間 貫表示が可能であるが、周辺国路を外付けしなけ。 ればならず、一方、PolyーSi材料を用いれば異辺 国路を表示装置に内蔵できるが、中間調表示が難 しいということになる。このため、A-Si材料 を用いてTPTを形成し、反辺目路部分のみをレ ーザなどの処理を行うことによつてキヤリアの移 動度を大きくしようとする試みがある。一般に、 A-Si材料を用いたTPTは逆スタが構造(例 えば、Appl. Phys. Lett., 45, 171(1984)事 度)を有しており、ゲート電を低級に保つたまま チヤネル領域、とりわけゲート絶難調とA-Si との界面候域をレーザアニールすることは難しい。 したがつて、キヤリア移動度が十分に増加せず。 震辺四等の駆動も難しい。

# (発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は、表示装置を形成するためのプロセスについて十分に配慮されておらず、従つて、 周辺国路部と顕素部に異なつた特性のTPTを分担させることが実際問題として困難であつた。

本発明の目的は、周辺回路を内蔵し、かつ、契示特性のすぐれた表示装置の構造とその製造方法を提供することである。

# (暴題を解決するための手段)

上記目的は、表示装置の表示部(資素部)の
TPTチヤネル領域の結晶性を、表示部のTFT
ソース。ドレイン領域の結晶性、および周辺駆動
回路部のTFTの結晶性よりも低くすることによって達成される。さらに具体的な場合を述べれば、表示装置の周辺駆動回路部分のTFTをPoly-Siで形成し、画素部のTFTでは、ソースとドレイン領域をPoly-Siで、チヤネル領域をA-Siで

形成する構造によつて達成される。また、上記目的は、表示装置の周辺回路部分のTFTを形成するのに、レーザなどを用いてA-Siの結晶化と不純物原子の活性化を行い、画楽部のTFTを形成するのに、レーザなどを用いて不純物原子の活性化を行う製造方法によつて達成される。

### (作用)

本発明の作用を第1団に示すようなコープレーナ型のTFT構造を例に説明する。これらのTFTは、サ型の構成を有する。周辺整動回路部のTFTは、第1団に示すように、n+ーiーn+ 領域がPolyーSiで形成されるためである。このでは、の大きな中リアの移成でPTには、のでは、カーにでである。このでは、オフロの電圧でである。このでは、カーに、可能ははPolyーSiで形成としている。のはは、n+領域はPolyーSiで形成といる。このでは、TFTにおけるキャリアの移動度と連方

向リーク電流は、それぞれ、チヤネル領域のシリコンの結晶性と抵抗率によって決る。チヤネル領域をA-Siで形成しているため、キヤリアの移動度は約1 cl / V s と小さいが、抵抗率が10 T Q ca 以上あるためリーク電流は10 -12 A と小さく、中間調表示が可能である。

レーザなどを用いた本発明の製造方法について 現明する。ガラス基紙圧CVD(Low Pressure CVD:略してLPCVD)法により A ー Si膜を形成する。キヤツグ用のSiO z 膜を増設させた後、周辺駆動到し、この域域に約 300mJ/のサモルのの域域に対 20mJ/のリーザを別点に対 20mJ/のリーザを別点に対 20mJ/のリーザを別点に対 20mJ/のリーザを別点に 20mJ/のリーガを表 20mJ/のリーカート電低用のシリコン調を LPCV コン調を LPCV コンリンでは 20mJ/の ース。ドレイン領域はAーSiの結晶化と不適物の活性化を同時に行わせる。調素領域のテヤネル部は上部がゲート電極でおおわれているため、AーSiはPolyーSiに変換されずに残る。この製造方法によれば、周辺駆動団路部がPolyーSiで構造され、画素部のソース。ドレインはPolyーSiにより、チヤネル領域はAーSiにより構成される表示装置が持られる。

#### (実施例)

以下、本発明の実施例を説明する。

第1図(a)、(b)は、それぞれ、周辺回路部と開業部とに用いられるTFTの断面構造の例を示す。(a)のTFTにおけるソース。ドレイン、チャネル領域はPolyーSiで構成されている。ゲートに一5Vの電圧を印加したときの逆方向リーク電流は5×10<sup>-11</sup> A である。(b)のTFTにおけるソースとドレイン領域はPolyーSiで構成されている。このため、キャリアの移動度は約1di

これにより、周辺回路部のソース。ドレイン領域の不純物が活性化される。また、(b)と(b)'のゲート電極部と(b)'の開業部のソース。ドレイン領域は不純物の活性化と共にA - Siの結晶化が行なわれる。(b)'の調業部のチヤネル領域は、レーザエネルギがゲート電極部に抵収されるため結晶化は起らない。ホト。エツチ工程の後、配線用のA & を堆積させる。ホト。エツチ工程の後透明電極であるITO(Indium Titen

Qzyde)を地積させる。ホト、エツチ工程の後、他の一枚のガラス基気(個光板およびカラーフィルタ付)との間に被晶を封入して表示装置が完成する。第3回に、本実施例上面板略図を示す。 四路であるを登回路には、シフタのでは、マルチプレクサが内蔵されている。 表示部には 396 × 133ドットの画素を並べた。関ロ率は70%である。

以上のような構造とプロセスにより、周辺四路

ノVsと小さいが、ゲート電極に - 5 Vを印加したときの进方向リーク電流は 3 × 10<sup>-18</sup> A と小さい。 (a)。 (b)のTPTを、それぞれ、周辺関係部と関表部とに用いると、良好な回路整動と中間調表示用液晶整動を行う。

を同一基板に内蔵した64色の中間質色彩の表示が可能となる表示装置が得られる。

## (発明の効果)

本発明によれば、中間調色参表示が可能で、周辺回路を同一基板上に内蔵した表示装置を可能に する効果がある。

## 4. 関節の簡単な説明

第1 因は本発明の一実施例の構造図、第2 図は本発明の製造方法の機略図、第3 図は本発明の一実施例の平面構造図である。

1 … ガラス基板、2 … ソース、3 … ドレイン、4 … チヤネル領域(多結品シリコン)、5 … チヤネル領域(アモルフアスシリコン)、6 … ゲート総数数、7 … ゲート電極、8 … パツシベーション酸、9 … アルミ電極、10 … LPCVD酸、11 … キャップ酸、12 … レーザ光。

代理人 弁理士 小川野男





